\_ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ, \_\_\_\_ МЕДИЦИНЫ, БИОЛОГИИ

УДК 537.528+632.08

## УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

© 2019 г. С. В. Коротков<sup>а,\*</sup>, М. Ю. Андрианова<sup>b</sup>, А. К. Козлов<sup>a</sup>, Д. А. Коротков<sup>a</sup>, Г. Л. Спичкин<sup>c</sup>

<sup>а</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 <sup>b</sup> Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29 <sup>c</sup> ООО "НПО "Фитотехнология" Россия, 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 27 литер А \*e-mail: korotkov@mail.ioffe.ru Поступила в редакцию 30.11.2018 г. После доработки 12.12.2018 г.

Рассмотрено высоковольтное устройство, предназначенное для генерации низкотемпературной плазмы в воде, насыщенной пузырьками воздуха. Оно содержит разрядную камеру и генератор импульсов напряжения с амплитудой ~30 кВ и фронтом нарастания ~5 мкс, способный на частоте в сотни герц формировать искровые разряды с энергией ~1 Дж. Описаны электрическая схема генератора разрядов в воде, обеспечивающая его высокую эффективность, и конструкция разрядной камеры, позволяющая формировать параллельные потоки воздуха через заполненный водой межэлектродный промежуток. Приведены результаты исследований электроразрядных процессов и результаты химического анализа проб воды, обогащенной продуктами плазмохимических реакций. Показана возможность ускоренного развития растений при поливе водой, прошедшей плазменную обработку.

DOI: 10.1134/S0032816219030212

Электроразрядная обработка воды в течение более 40 лет используется для ее обеззараживания [1-4 и др.]. В последние годы в России и за рубежом были проведены исследования [5-8 и др.], показывающие, что вода, прошедшая обработку низкотемпературной газоразрядной плазмой, может быть использована также и для ускорения роста растений. В описанных экспериментах продукты плазмохимических реакций создавались коронными или барьерными разрядами в атмосферном воздухе, а затем вводились в воду. Такая технология представляется технически сложной и недостаточно производительной из-за сравнительно малой мощности разрядов такого типа. Можно предположить, что более эффективными будут мощные искровые разряды, созданные непосредственно в водно-воздушной среде.

В данной статье приведены результаты исследования процессов обогащения воды продуктами плазмохимических реакций, генерируемыми непосредственно в воде путем создания мощных искровых разрядов в пузырьковых кластерах, образованных потоками воздуха. Для проведения экспериментов применялась разрядная камера объемом ~1 л (рис. 1).

Камера заполнялась водопроводной водой 4. Прозрачные стенки 1 из оргстекла позволяли наблюдать развитие разрядов. Импульсы высокого напряжения прикладывались к расположенным в воде электродам 3 и 5. Высоковольтный электрод 3 был изготовлен из молибдена в виде диска Ø24 мм. Заземленный электрод был выполнен из нержавеющей стали. Он состоял из диска 6 и шести тонкостенных трубочек 5 с наружным диаметром 3 мм, которые были равномерно распределены по периметру диска 6.

Атмосферный воздух пропускался под давлением через патрубок 7 и вводился в воду через трубочки 5. При этом в воде формировались потоки пузырьков воздуха 2. Расход воздуха мог варьироваться и выбирался таким образом, чтобы пузырьки были отделены друг от друга прослойками воды. Образующиеся пузырьковые кластеры пробивались при приложении импульса высокого напряжения. В результате в межэлектродном промежутке развивались искровые разряды.



Рис. 1. Эскиз разрядной камеры. 1 - стенки из оргстекла; 2 - пузырьки воздуха; 3 - высоковольтный электрод; 4 - вода; 5 - трубчатые заземленные электроды; 6 - заземленный электрод в виде диска; 7 - патрубок.

В экспериментах разряды формировались с частотой до 500 Гц. При этом в камере визуально наблюдалось свечение между трубчатыми электродами 5 и электродом 6 с примерно одинаковой интенсивностью (см. рис. 2), что свидетельствует о равномерном вкладе энергии в разряд в каждом кластере. Обработанная разрядами вода активно перемешивалась в камере при воздействии ударных волн, обусловленных вводом энергии в каналы искровых разрядов.

Формирование электрических разрядов осуществлялось с помощью высоковольтного транзисторного генератора (размер 450 × 750 × 270 мм), который был разработан на основе [9], но имел более высокий к.п.д. благодаря оптимизации выходной цепи и рекуперации энергии, остающейся в цепи транзисторов при изменении электрических характеристик разрядной камеры. Электрическая схема генератора приведена на рис. 3.

Генератор работает следующим образом. В исходном состоянии накопительный конденсатор  $C_2$  разряжен через резистор  $R_4$  и исходно замкнутые контакты 2*P* реле *P*. После приложения сетевого напряжения ~220 В осуществляется зарядка  $C_2$  через резисторы  $R_2$ ,  $R_3$  ( $R_2$  и  $R_3 \ll R_4$ ), которые ограничивают зарядный ток на уровне, безопасном для диодов выпрямителя  $D_2$ . С помощью  $R_1C_1$ -цепи обеспечивается задержка срабатывания реле *P*, время которой превышает время зарядки  $C_2$  до рабочего напряжения (~300 В). При включении реле *P* происходит размыкание кон-



Рис. 2. Фотография разрядов в разрядной камере.

тактов 2*P* и замыкание контактов 1*P*, 4*P*. В результате в рабочем режиме исключаются потери энергии в резисторах  $R_2 - R_4$ .

При включении блока транзисторов  $T_1$  осуществляется импульсная зарядка конденсатора  $C_3$ . Зарядный ток протекает через первичную обмотку  $w_1$  повышающего трансформатора Tp2 и обеспечивает перемагничивание его сердечника до рабочего состояния. Диодный блок  $D_4$  препятствует разряду  $C_3$  через индуктивность  $L_1$  после окончания процесса зарядки.

Напряжение зарядки конденсатора  $C_3$  регулируется путем изменения момента выключения блока  $T_1$  и достигает максимального значения (~600 В), если выключение  $T_1$  происходит после прекращения тока в цепи индуктивности  $L_1$ . Если  $T_1$  выключается раньше, то протекающий через индуктивность  $L_1$  ток коммутируется в цепь диода  $D_3$ . При этом передача энергии из  $C_2$  в  $C_3$  прекращается, и конденсатор  $C_3$  заряжается до меньшего напряжения.

После зарядки конденсатора  $C_3$  включается блок транзисторов  $T_2$ . При этом  $C_3$  быстро (~5 мкс) разряжается через повышающий трансформатор Tp2, что обеспечивает зарядку конденсатора  $C_4$  до высокого напряжения. В процессе зарядки это напряжение прикладывается к разрядной камере PK и инициирует пробой воды, насыщенной пузырьками воздуха. Напряжение пробоя зависит от межэлектродного расстояния и от плотности пузырьков воздуха.

Если пробой не успевает развиться к моменту зарядки  $C_4$  до максимального напряжения, то диодный блок  $D_7$  исключает возможность его разряда через обмотку  $w_2$ . При этом конденсатор  $C_4$ 



**Рис. 3.** Электрическая схема генератора импульсов высокого напряжения. *РК* – разрядная камера, *P* – реле ESB24-22; T<sub>1</sub> - IRGPS50B120RL (2 параллельно), T<sub>2</sub> - IRGPS50B120RL (6 параллельно); D<sub>1</sub> - KBPS1010, D<sub>2</sub> - KBPS3506, D<sub>3</sub>, D<sub>5</sub>,  $D_6 = 80$ APF12,  $D_4 = 80$ APF12 (2 параллельно),  $D_7 = HER508$  (50 последовательно),  $D_8 = 80$ APS12 (40 последовательно); Tp1 – феррит N87фирмы Ерсоs, K41.8 × 26.2 × 25 мм,  $w_1 = 7$ ,  $w_2 = 70$ , Tp2 – сплав 9КСР, K180 × 60 × 40 мм,  $w_1 = 1$ ,  $w_2 = 60$ .

сравнительно медленно разряжается через камеру РК, которая до пробоя межэлектродного промежутка имеет достаточно большое сопротивление.

Если РК пробивается раньше момента окончания процесса зарядки  $C_4$ , то конденсатор  $C_3$  к моменту пробоя разряжается не полностью. Остающаяся в нем энергия рекуперируется в конденсатор  $C_2$ . Рекуперация осуществляется следующим образом. Так как после пробоя электрическое сопротивление PK очень мало, то  $C_3$  быстро перезаряжается до обратного напряжения, которое прикладывается к первичной обмотке повышающего трансформатора Тр1. При этом напряжение на вторичной обмотке Тр1 становится больше напряжения зарядки конденсатора С2 и через диод *D*<sub>5</sub> протекает ток рекуперации. Большой коэффициент трансформации в Тр1 обеспечивает коммутацию в C<sub>2</sub> фактически всей энергии обратного перезаряда конденсатора С3.

После пробоя межэлектродного промежутка в камеру РК очень быстро (за доли микросекунды) коммутируется мощный (до 500 А) ток разряда конденсатора  $C_4$ . Его амплитуда и скорость нарастания ограничиваются сопротивлением РК и величиной индуктивности  $\hat{L_3}$  (индуктивность монтажных проводов). Так как сопротивление РК после пробоя очень мало, то конденсатор  $C_4$  многократно перезаряжается по цепи L<sub>3</sub>-РК. При этом практически вся запасенная в нем энергия рассеивается в камере РК. При зарядке используемого конденсатора  $C_4 = 2.5 \ \text{н} \Phi$  до рабочего напряжения 30 кВ величина коммутируемой в разряд энергии составляет ~1 Дж.

Диодный блок D<sub>8</sub> шунтирует трансформатор *Тр2* при возникновении на *C*<sub>4</sub> обратного напряжения. В результате устраняется возможность коммутации энергии в цепь его первичной обмотки. Индуктивность  $L_2$  ( $L_2 \gg L_3$ ) ограничивает амплитуду и скорость нарастания тока через блок  $D_8$ .

На рис. 4 приведены типичные осциллограммы тока и напряжения на РК в режиме работы генератора, когда в момент пробоя межэлектродного промежутка высокое напряжение не успевает дорасти до максимального значения.

Нами были проведены исследования влияния обогащенной продуктами разрядов "плазменной" воды на развитие корневой системы семян гороха и тыквы. Семена гороха (сорт "Никитка") были приобретены в ООО "Группа компаний "Гавриш". Семена тыквы (сорт "Витаминная") были получены из спелого плода и высушены в естественных условиях.



Рис. 4. Осциллограммы тока І и напряжения U на разрядной камере. Масштабы: по вертикали – тока 100 А/деление, напряжения 10 кВ/деление, по горизонтали – 1 мкс/деление.



**Рис. 5.** График зависимости концентрации общего азота от времени электроразрядной обработки водопроводной воды.

При проведении сравнительных экспериментов по проращиванию семян гороха их замачивали в отстоянной водопроводной воде и в такой же воде, но прошедшей 3-минутную обработку в разрядной камере, т.е. в "плазменной" воде. Семена раскладывали в чашки Петри на слой ткани, пропитанной водопроводной или "плазменной" водой. Ежедневно в чашки Петри доливалось по 20 мл соответствующей воды.

В результате исследований было установлено, что наиболее быстро всходят и развиваются семена гороха, замачиваемые в "плазменной" воде. Данные о соотношении количества пророщенных семян к общему количеству семян для различных режимов замачивания:

Режим замачивания:	3-й день	4-й день	5-й день
в "плазменной" воде	0%	71%	96%
в водопроводной воде	0%	8%	67%

Интересными представляются результаты экспериментов с семенами тыквы, которые замачивались в тех же условиях, что и семена гороха. Отличие состояло в том, что до замачивания часть семян на 3 мин опускалась в разрядную камеру вблизи зоны с разрядом. На пятый день замачивания проросли только семена тыквы, предварительно обработанные в разрядной камере, а на семенах, замоченных в водопроводной воде, появились темные пятна плесени.

Хорошее состояние семян тыквы, предварительно обработанных в разрядной камере, свидетельствует о том, что в процессе обработки они подвергались эффективному обеззараживанию под воздействием ультрафиолетового излучения, ударных волн и сильных электрических полей. Более быстрое прорастание может быть обусловлено тем, что в результате обработки происходит модификация оболочки семян, ускоряющая поглощение воды и выход ростков.

Для оценки факторов влияния "плазменной" воды на развитие растений был проведен химический анализ проб водопроводной воды до и после плазменной обработки. Воду отбирали из водопровода в здании в бутыли объемом 5-10 л после ее предварительного слива из сети в течение 5 мин для того, чтобы не захватить в емкость продукты коррозии стенок труб (в застойных участках водопровода они могут повышать содержание железа общего до 1/4 мг/л [10]). Затем воду отстаивали в течение ночи в открытой емкости. Обработку воды в разрядной камере проводили 6 раз длительностью от 0.5 до 3 мин. Отобранные пробы обработанной воды и воды до обработки хранили при комнатной температуре и анализировали в течение одного дня после эксперимента.

В пробах определяли удельную электропроводность (э.п.) на кондуктометре HI 8733 (HAN-NA Instruments, Австрия), водородный показатель на pH-метре-иономере I-500 ("Аквилон", Россия), концентрации: общего азота (о.а.) на анализаторе TOC-Lcpn с приставкой TNM-L (Shimadzu, Япония), главных ионов воды на системе капиллярного электрофореза Капель103Р ("Люмекс", Россия – по методикам M 01-31-2011 и ПНД Ф 14.1:2:4.157-99) и железа общего (по методике ГОСТ 4011-72).

Химический анализ показал, что в течение 3 мин электроразрядной обработки э.п. водопроводной воды практически линейно увеличивалась с 110 до 260 мкСм/см, а pH снижался с 6.6 до 3.6. Также было обнаружено возрастание концентрации общего железа (до 5 мг/л) — вероятно из-за коррозии электродов. Большая часть железа содержалась в частицах, 60% из которых оседали в столбе воды 10 см в течение 30 мин и более 90% — в течение ночи.

Изменения концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, хлоридов, сульфатов были в пределах погрешности методик или близки к ним, так что увеличение э.п. воды можно объяснить образованием азотсодержащих кислот.

О.а. был представлен нитратами и нитритами, что, по нашему мнению, является одним из факторов, способствующих развитию растений. Концентрация о.а. возрастала от 0.5 до 8.4 мг/л и слабо изменялась в конце процесса электроразрядного воздействия (см. рис. 5).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что рассмотренное достаточно простое высоковольтное устройство осуществляет обогащение воды продуктами плазмохимических реакций. При использовании обогащенной воды для полива растений обеспечивается их ускоренный рост и развитие.

Достигнутая большая допустимая частота следования электрических разрядов (500 Гц) позволяет осуществлять эффективную плазменную обработку проточной воды, что создает определенные перспективы для применения разработанного устройства.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Жук Е.Г. // Микробиология, эпидемиология и иммунология. 1971. № 1. Т. 48. С. 99.
- 2. Schoenbach K.H., Peterkin F.E., Kldew R.W., Beebe S.J. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1997. V. 25. № 2. P. 284.
- 3. Efremov N.M., Adamiak B.Yu., Blochin V.I., Dadeshev S.Je., Dmitriev K.I., Semjonov K.N., Levachov V.F., Jusbashev V.F. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2000. V. 28. № 1. P. 224.
- Коликов В.А., Курочкин В.Е., Панина Л.К., Рутберг А.Ф., Рутберг Ф.Г., Снетов В.Н., Стогов А.Ю. // ЖТФ. 2007. Т. 77. Вып. 2. С. 118.

- Park D.P., Davis K., Gilani S., Alonzo C.-A., Dobrynin D., Friedman Gary, Fridman A., Rabinovich A., Fridman G. // Current Appl. Phys. 2013. V. 13. P. 19.
- 6. *Preis S., Panorel I., Llauger Coll, S., Kornev I. //* Ozone Science and Engineering. 2014. V. 36 (1). P. 94.
- Peethambaran B., Han J., Kermalli K., Jiaxing J., Fridman G. // Plasma Medicine. 2015. V. 5 (2–4). P. 87.
- 8. Галиуллин Р.Р., Шарифуллин Ф.С., Насмутдинова А.И., Вознесенский Э.Ф. // Вестник технологического университета. 2016. Т. 19. № 22. С. 154.
- 9. Коротков С.В., Аристов Ю.В., Козлов А.К., Коротков Д.А., Рольник И.А. // ПТЭ. 2011. № 2. С. 47.
- Andrianova M.Ju., Molodkina L.M., Chusov A.N. // Appl. Mechanics and Materials. 2014. V. 587–589. P. 573.